



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQの規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## IECQ適合証明書 プロセス認証 専門契約事業者

IECQ 証明書番号:	IECQ-P JQAJP 13.0008-01	発行番号:	1	認証状況:	継続中
差替え文書:	S-IECQ 08.0001 Issue3	発行日:	2013/04/01	初回発行日:	2008/03/14
CB 管理番号:	JQAQ0011-002-C	有効期限:	2016/03/20		

### 富士航空電子株式会社 昭島工場

〒196-8555 東京都武蔵野市昭島 3-1-1

当該組織が開発し、実施する手順及び関連する工程は、この認証書を発行した IECQ 認証機関による審査の結果、IECQ プロセス認証スキームの要求事項に適合することを確認しました。審査は、基本規則 IECQ01、施行規則 IECQ03-1「全 IECQ スキームの一般要求事項」、IECQ03-2「IECQ プロセス認証スキーム」及び以下の規格または仕様書に基づいています。:

- 認証対象部品仕様書は添付 附属書を参照
- ISO9001:2008 : 品質マネジメントシステム - 要求事項

参照プロセスマニュアル:  QAM-F002

認証範囲:

コネクタ用金型、組立設備の製造、試験

発行認証機関 (CB):

IECQ メンバーボディ:

Japan Quality Assurance Organization (JQA)  
一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

Japanese Industrial Standards Committee

JISC - Japanese Industrial Standards Committee  
日本工業標準調査会

代表者:

近藤 繁 幸

ウェブサイト: [www.jqa.jp](http://www.jqa.jp)

ウェブサイト: [www.meti.go.jp](http://www.meti.go.jp)

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)



IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ)  
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程  
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 添付 附属書

### 認証範囲

IECQ 証明書番号: IECQ-P JQAJP 13.0008-01

CB 管理番号: JQAQ0011-002-C

別添番号: IECQ-P JQAJP 13.0008-01-S

改訂番号: 1 改訂日: 2013/04/01

ページ 1 / 1

#### 仕様書及び規格

QC 200000:1996

プロセス評価スケジュール -

電子部品産業における専門契約業者のプロセス及び/又は製品認証の  
ための IEC 電子部品品質認証制度 (IECQ) における要求事項

ISO 9001:2008

品質マネジメントシステム - 要求事項

#### 適用範囲

コネクタ用金型、組立設備の製造、試験

この IECQ 認証書は、RCJ から 2008 年 3 月 15 日に発行された、IECQ 証明書番号  
S-IECQ RCJ 08.0001 の内容を引継ぎ JQA から発行したものです。

この附属書は、認証書と使用したときのみ有効です。  
この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。  
この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。  
この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門 (JQA)  
〒157-8573 東京都世田谷区砧一丁目 21 番 25 号